

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-032

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于悉数行使超额配售权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）发行的12,838,650股H股股票（行使超额配售权之前）已于2026年6月26日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行”）。公司H股股票中文简称为“芯碁微装”，英文简称为“CFMEE”，股份代号为“9630”。详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于H股挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-031）。

根据本次发行方案，公司同意由整体协调人（代表国际包销商）于2026年7月10日悉数行使超额配售权，按发售价每股H股股份252.73港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）发行1,925,750股H股股份。前述超额配售权悉数行使后，本次发行的H股由12,838,650股增加至14,764,400

股。香港联交所已批准该等超额配售股份上市及买卖，预计将于 2026 年 7 月 15 日（星期三）上午 9 时开始在香港联交所主板上市及买卖。

本次悉数行使超额配售权前后，公司股权结构如下：

股份总数	本次超额配售权行使前		本次超额配售权行使后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
A 股股东	131,740,716	91.12%	131,740,716	89.92%
H 股股东	12,838,650	8.88%	14,764,400	10.08%
股份总数	144,579,366	100.00%	146,505,116	100.00%

经扣除本公司就悉数行使超额配售权应付的包销佣金、费用及估计开支后，公司将收取的额外所得款项净额约为 4.78 亿港元，公司拟按本次发行的招股说明书“未来计划及所得款项用途—所得款项用途”一节所载的用途按比例使用该等额外所得款项净额。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日